#### 主要特点

- 智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
- IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
- 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
- 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
- 内置上电复位和掉电复位电路。
- 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
- 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
- 任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
- 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
- 数据发送速度可达800Kbps。
- 光的颜色高度一致,性价比高。

### 主要应用领域

- LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
- LED点光源, LED像素屏, LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。

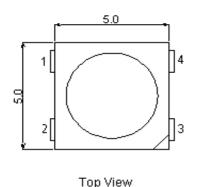
### 产品概述

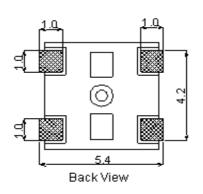
WS2813B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。

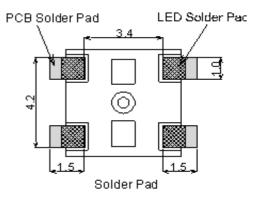
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。

LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。

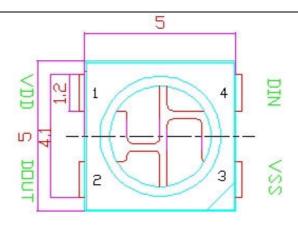
## 机械尺寸(单位mm)







## 机械尺寸与引脚图(单位mm)



## 引脚功能:

序号	符号	管脚名	功 能 描 述
1	VDD	电源	供电管脚
2	DOUT	数据输出	控制数据信号输出
3	VSS	地	信号接地和电源接地
4	DIN	数据输入	控制数据信号输入

# **最大额定值(**如无特殊说明, T<sub>A</sub>=25℃,V<sub>SS</sub>=0V)

参数	符号	范围	单位
电源电压	$V_{ m DD}$	+3.5~+5.3	V
逻辑输入电压	$V_{\rm I}$	-0.5∼VDD+0.5	V
工作温度	Topt	-25~+80	${\mathbb C}$
储存温度	Tstg	-55~+150	${\mathbb C}$

## **电气参数(**如无特殊说明,T<sub>A</sub>=-20~+70℃,V<sub>DD</sub>=4.5~5.5V, V<sub>SS</sub>=0V**)**

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
输入电流	$I_{\rm I}$			±1	μΑ	$V_I = V_{DD}/V_{SS}$
高电平输入	$V_{\mathrm{IH}}$	$0.7V_{\mathrm{DD}}$			V	D <sub>IN</sub> , SET
低电平输入	$V_{\rm IL}$			$0.3~V_{DD}$	V	D <sub>IN</sub> , SET
滞后电压	$V_{\mathrm{H}}$		0.35		V	D <sub>IN</sub> , SET

# **开关特性(**如无特殊说明,T<sub>A</sub>=-20~+70℃,V<sub>DD</sub>=4.5~5.5V, V<sub>SS</sub>=0V**)**

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
振荡频率	Fosc		600		KHz	
传输延迟时 间	t <sub>PLZ</sub>			300	ns	CL=15pF,DIN→DOUT,RL=10KΩ
下降时间	$t_{THZ}$			120	μs	CL=300pF,OUTR/OUTG/OUTB
输入电容	CI			15	pF	

# LED 特性参数

### WS2812B

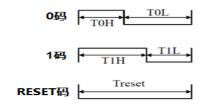
颜色	型号	波长nm	亮度mcd	电压 ν
兰光	13CBAUP	465-467	180-200	3.0-3.4
绿光	13CGAUP	522-525	660-720	3.0-3.4
红光	10R1MUX	620-625	390-420	2.0-2.2

### **数据传输时间(**TH+TL=1.25µs±600ns)

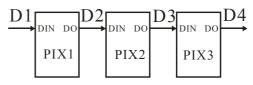
ТОН	0码, 高电平时间	0.4μs	±150ns
T1H	1码, 高电平时间	0.8 μs	±150ns
TOL	0码, 低电平时间	0.85μs	±150ns
T1L	1码, 低电平时间	0.45 μs	±150ns
RES	帧单位,低电平时间	50μs以上	

## 时序波形图

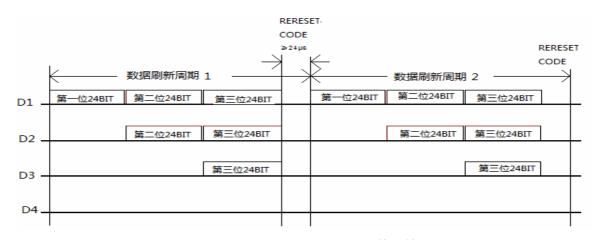
### 输入码型:



#### 连接方法:



### 数据传输方法:



注: 其中 D1 为 MCU 端发送的数据, D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。

#### 24bit 数据结构:

G7	G6	G5	G4	G3	G2	G1	G0	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	В7	В6	В5	B4	В3	B2	B1	В0

注: 高位先发,按照 GRB 的顺序发送数据。

## 典型应用电路:

